

智原科技公佈 2026 年第一季財務報告

第一季合併營收為新台幣 25.9 億元，毛利率達 47.3%，創下 13 季新高

第一季再獲 14nm AI ASIC 與高階封裝新案

2026 年第一季概觀：

- 營業收入為新台幣 25.9 億元
 - 毛利率為 47.3%
 - 歸屬於母公司業主之稅後淨利為新台幣 1.0 億元
 - 基本每股盈餘為新台幣 0.40 元
-

台灣·新竹 – 2026 年 4 月 28 日 – 智原科技 (TWSE: 3035)，ASIC 設計服務暨矽智財(IP)研發銷售領導廠商，今日公佈 2026 年第一季營運報告，合併營收為新台幣 25.9 億元，季減 8%，年減 65%，營業毛利為新台幣 12.2 億元，季增 3%，年減 19%，毛利率達 47.3%；營業利益為新台幣 1.1 億，季增 34%，年減 71%，營業利潤率回升至 4.2%，歸屬於母公司業主之稅後淨利為新台幣 1.0 億元，基本每股盈餘為新台幣 0.40 元。

回顧第一季，合併營收為 25.9 億元，較上季減少約 8%，三大產品線呈現不同動能：IP 營收維持平穩，達新台幣 4.1 億元；NRE 收入雖因上季基期較高及認列時程調整，季減 42%，但仍較去年同期成長 18%，達新台幣 5.4 億元；量產業務表現優於預期，季增 12%，年減 75%，達新台幣 16.4 億元。本季毛利率大幅躍升至 47.3%，不僅較上季提升 5.1 個百分點，更較去年同期大幅上升 27 個百分點，創近 13 季以來高點，今年度開始營收結構回歸健康，毛利率亦將恢復至過往正常水準。在先進業務佈局方面，智原持續取得突破，不僅於先進製程領域再獲雲端 AI 新專案，高階封裝方面亦持續斬獲新案，進一步證明公司於先進製程的設計實力。

展望未來，公司預期第二季營收可望保持成長動能，IP 及量產收入將帶動營收走高。過去幾年，智原持續在先進領域深化佈局，透過建立六大關鍵能力—涵蓋完整的前段、後段 IC 設計服務、IP 子系統解決方案、多元晶圓代工夥伴合作以及 2.5D/3D 先進封裝技術，這些布局顯著強化公司整體價值定位，更為進軍 AI 市場奠定堅實基礎。在雲端 AI 領域，公司已成功在專用型 AI 加速器取得進實質進展。展望下一階段，公司將聚焦於雲端 AI 推論技術與 AI 附屬晶片，期望為客戶提供高算力、低功耗、易整合的解決方案，進一步拓展在高性能運算、資料中心及邊緣運算等關鍵市場的影響力與市佔率，推動中長期營運持續成長。

營運成果

營運成果

(單位: 百萬新台幣)	2026 年第一季	2025 年第四季	增(減) %	2025 年第一季	增(減) %
營業收入淨額	2,589	2,808	(7.8)	7,438	(65.2)
營業毛利	1,225	1,184	3.4	1,508	(18.8)
營業費用	(1,117)	(1,103)	1.2	(1,139)	(2.0)
營業利益	108	81	34.3	369	(70.7)
營業外收入及支出	83	209	(60.2)	86	(3.1)
本期淨利(歸屬母公司業主)	104	208	(49.8)	346	(69.9)
基本每股盈餘 (元)	0.40	0.80		1.33	

財務報告

營業成本、營業費用與營業外收入及支出

(單位: 百萬新台幣)	2026 年第一季	2025 年第四季	增(減) %	2025 年第一季	增(減) %
營業收入淨額	2,589	2,808	(7.8)	7,438	(65.2)
營業成本	(1,364)	(1,624)	(16.0)	(5,930)	(77.0)
營業毛利	1,225	1,184	3.4	1,508	(18.8)
毛利率 (%)	47.3%	42.2%		20.3%	
營業費用	(1,117)	(1,103)	1.2	(1,139)	(2.0)
營業利益	108	81	34.3	369	(70.7)
營業利潤率 (%)	4.2%	2.9%		5.0%	
營業外收入及支出	83	209	(60.2)	86	(3.1)

流動資產

(單位: 百萬新台幣)	2026.03.31	2025.12.31	2025.03.31
現金及約當現金	8,381	7,266	6,794
應收票據及帳款淨額	1,864	1,726	2,155
應收帳款週轉天數	63	28	20
存貨淨額	1,120	955	2,526
存貨週轉天數	69	28	28
流動資產合計	13,024	11,201	12,342

負債

(單位: 百萬新台幣)	2026.03.31	2025.12.31	2025.03.31
流動負債合計	5,733	4,684	4,963
應付票據及帳款	2,124	1,649	2,245
其他	3,609	3,035	2,718
非流動負債合計	753	719	817
負債總計	6,486	5,403	5,780
負債/權益比	45.0%	39.9%	42.2%

營收分析

委託設計營收（應用別）

應用	2026 年第一季	2025 年第四季	2025 年第一季
通訊網路	22.0%	25.3%	10.0%
行業用	24.0%	22.0%	30.9%
多媒體/消費性電子/ 電腦週邊	9.2%	4.0%	11.4%
AI	35.0%	14.2%	24.3%
IoT	9.8%	34.5%	23.4%

委託設計營收（製程技術別）

技術	2026 年第一季	2025 年第四季	2025 年第一季
≥0.25um	-	0.2%	4.1%
0.11um~0.18um	1.2%	2.4%	3.1%
55nm~90nm	3.1%	0.4%	11.2%
40nm	18.6%	6.9%	21.5%
28nm	41.0%	34.4%	31.2%
≤14nm	36.1%	55.7%	28.9%

量產營收（應用別）

應用	2026 年第一季	2025 年第四季	2025 年第一季
通訊網路	7.3%	13.5%	1.5%
行業用	27.3%	25.2%	5.7%
多媒體/消費性電子/ 電腦週邊	11.6%	13.8%	3.3%
AI	0.7%	3.2%	78.1%
IoT	53.1%	44.3%	11.4%

量產營收（製程技術別）

技術	2026 年第一季	2025 年第四季	2025 年第一季
≥0.25um	1.0%	1.9%	0.3%
0.11um~0.18um	13.3%	12.3%	2.3%
55nm~90nm	54.9%	46.6%	11.0%
40nm	22.8%	24.9%	7.2%
28nm	7.6%	11.3%	1.2%
≤14nm	0.4%	3.0%	78.0%

總營收（產品別）

產品	2026 年第一季	2025 年第四季	2025 年第一季
量產	63.3%	52.2%	88.5%
委託設計服務	20.7%	33.1%	6.1%
矽智財	16.0%	14.7%	5.4%

Contact

曾雯如
財務長兼發言人
+886-3-5787888

盧昭儀
投資人關係
+886-3-5787888 ext. 84588
ir@faraday-tech.com

關於智原

智原科技（ Faraday Technology Corporation, TWSE: 3035 ）以提供造福人類、支持永續發展的晶片為使命，持續發展完整的 ASIC 解決方案，包含 2.5D/3D 先進封裝、Arm Neoverse CSS 設計、FPGA-Go-ASIC 與晶片實體設計服務。同時，智原擁有豐富的矽智財資料庫，涵蓋 I/O、Cell Library、Memory Compiler、ARM-compliant CPUs、LPDDR4/4X、DDR4/3、MIPI D-PHY、V-by-One、USB 3.1/2.0、10/100/Giga Ethernet、SATA3/2、PCIe Gen4/3、可程式設計高速 SerDes，及 PCIe Gen4/3 等數百個週邊訊號 IP。更多資訊，請瀏覽智原科技網站：www.faraday-tech.com 或 [LinkedIn](#) 專頁。